

精益研发

Rich R&D

新闻聚集

NEWS SPOTLIGHT

- 3 “中国制造”的“发动机”
——安世亚太推出精益研发平台 PERA 新版本
- 4 安世亚太母公司比雅全球
获得霸菱亚洲 4200 万美元私募投资
- 5 开启智能工程仿真时代
——ANSYS 12.0 新版本发布会在京召开
- 6 风起“云”涌——研发云计算研讨会侧记

业界观察

INDUSTRY INSIGHT

- 7 国产软件资本突围?
- 10 研发信息化需求强劲“研发云”风生水起
- 12 从亡羊补牢到未雨绸缪 质量管理渗入研发

高端论坛

TOP FORUM

- 14 企业精益研发体系建设
- 19 知识工程：体系化的企业创新方法研究与实践
- 23 跳出技术细节 关注创新方法

特别报道

SPECIAL REPORT

- 28 生逢其时：PERA 2009 荡涤中国制造业转型期
- 30 PERA 2009 终结“伪自主研发”时代
- 32 满足企业研发的核心诉求
- 34 信赖 共赢

PERA 实践

CASE STUDY

- 36 飞机综合设计平台
——精益研发之“总体平台”应用案例
- 37 飞机设计知识管理平台
——精益研发之“知识工程平台”应用案例
- 38 机车车辆协同仿真平台
——精益研发之“协同仿真平台”应用案例

专题报道

SPECIAL TOPIC

- 39 ANSYS 12.0 开启智能工程仿真时代
- 41 CAE 向前一小步 产品研发向前一大步
- 43 帮助客户用出效益

主办单位

安世亚太 (PERA Global)

编辑 / 出版

安世亚太品牌市场部

联系方式

北京市朝阳区西大望路甲 1 号温特莱中心 A 座 6 层, 100026

欢迎致信 info@peraglobal.com 与本刊互动

www.peraglobal.com.cn